

## 中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1688.3—2017

代替 YD/T 1688.3—2011

---

### xPON 光收发合一模块技术条件 第 3 部分：用于 GPON 光线路终端/光网络 单元（OLT/ONU）的光收发合一模块

**Technical specification of optical transceiver module for xPON  
Part 3: Optical transceiver module for GPON OLT/ONU**

2017-04-12 发布

2017-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 缩略语.....	2
4 术语和定义.....	2
5 技术要求.....	3
5.1 分类.....	3
5.2 光纤规格.....	3
5.3 眼图模板.....	3
5.4 极限工作条件.....	4
5.5 推荐工作条件.....	5
5.6 GPON 光模块光接口特性.....	5
5.7 GPON 光模块电接口要求.....	9
5.8 带监测功能的 GPON 光模块监测功能要求.....	9
5.9 外观要求.....	9
5.10 电磁兼容符合性.....	9
5.11 环保符合性.....	9
6 测试方法.....	9
6.1 测试环境要求.....	9
6.2 测试仪器要求.....	9
6.3 测试方法.....	9
7 可靠性试验.....	11
7.1 可靠性试验环境要求.....	11
7.2 可靠性试验要求.....	11
7.3 失效判据.....	13
8 电磁兼容试验要求.....	13
8.1 电磁兼容试验分类.....	13
8.2 射频电磁场辐射抗扰度试验.....	14
8.3 射频电磁场辐射发射试验.....	14
9 检验规则.....	15
9.1 检验分类.....	15
9.2 出厂检验.....	15
9.3 型式检验.....	16

9.4 电磁兼容试验.....	17
10 标志、包装、运输和贮存.....	17
10.1 标志.....	17
10.2 包装.....	17
10.3 运输.....	18
10.4 贮存.....	18
附录 A（资料性附录）带监测功能的 GPON 光模块监测功能要求.....	19
附录 B（规范性附录）GPON 光模块上行方向 OLT 的灵敏度、过载光功率测试方法.....	20
附录 C（资料性附录）GPON 光模块外形尺寸及引出管脚排列.....	22

## 前 言

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 YD/T 1688.3—2011 《xPON 光收发合一模块技术条件第 3 部分：用于 GPON 光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块》，本部分与 YD/T 1688.3-2011 相比，主要技术变化如下：

- 规范性引用文件中，增加了 GB/T 191、GB/T 2828.1—2012、GB 9254—2008、GB/T 17626.3—2006、GB/T 26125—2011、GB/T 26572—2011、ANSI/ESD STM5.1-2007，删除了 SJ/T 11363-2006、MIL-STD-202G（见 2，2011 版 2）；
- 缩略语中增加 HBM 人体模型（见 3，2011 版 3.1）；
- 在按照功率预算的分类中的增加了 B++、C++、D、D+ 四类（见 5.1，2011 版 4.1）；
- 删除了传输方向和速率分类中上行方向 155.52Mbit/s、622.08Mbit/s 两类参数（见 5.1，2011 版 4.1）；
- 修改了极限工作条件，增加了 B++、C++、D、D+ GPON 光模块的光接口参数（见 5.4、5.6）；
- 增加了外观要求，修改了环保符合性要求（见 5.9、5.11）；
- 可靠性试验增加了光纤扭力、ESD 抗扰度、湿热循环（工作）、恒定湿热（工作）等项目，修改了可靠性试验的不合格判据（见 7.2、7.3，2011 版 6.2）；
- 增加了电磁兼容测试要求，包括试验条件、试验要求和合格判据（见 8）；
- 修改了产品检验的分类（见 9.1，2011 版 7.1）；
- 增加样品的使用规则（见 9.3.4）；
- 修改了型式检验（见 9.3，2011 版 7.3）；
- 修改了产品标志内容（见 10，2011 版 8）；

本部分参考 ITU-T G.984.6(2008) 《吉比特无源光网络(GPON)：范围扩展》、ITU-T G.984.6 增补 1 (2009) 《吉比特无源光网络(GPON)：波长转换，连续模式，和 1: N 保护的扩展》、ITU-T G.984.6 增补 2(2012)《吉比特无源光网络(GPON)：距离扩展》、ITU-T G.984.7(2010) 《吉比特无源光网络(GPON)：长距离》等文件进行修订。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国通信标准化协会提出并归口。

本部分起草单位：武汉烽火科技集团有限公司、中国电信集团公司、深圳新飞通光电技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、中国信息通信研究院。

本部分起草人：宋梦洋、江毅、蒋铭、陈悦、武成宾、李旭明、赵文玉。

本部分于 2011 年首次发布，本次为第一次修订。

**xPON 光收发合一模块技术条件**  
**第 3 部分：用于 GPON 光线路终端/光网络单元**  
**（OLT/ONU）的光收发合一模块**

## 1 范围

本部分规定了用于 GPON 光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）光收发合一模块（以下简称“GPON 光模块”）的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于 GPON 光模块。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检查程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 9771（所有部分）通信用单模光纤

GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 26125 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T 26572—2011 电子电气产品中限用物质的限量要求

YD/T 1250—2003 接入网测试方法-基于 ATM 的无源光网络（A-PON）

YD/T 1526.1—2006 接入网用单纤双向三端口光收发一体模块技术条件 第 1 部分：用于宽带无源光网络(BPON)光网络单元(ONU)的单纤双向三端口光收发一体模块

YD/T 1526.3—2009 接入网用单纤双向三端口光收发一体模块技术条件 第 3 部分：吉比特无源光网络（GPON）光网络单元（ONU）的单纤双向三端口光收发一体模块

YD/T 1688.1—2007 xPON 光收发合一模块技术条件 第 1 部分：用于 APON（BPON）光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块

YD/T 1995—2009 接入网设备测试方法—吉比特的无源光网络(GPON)

SJ/T 11364—2006 电子信息产品污染控制标识要求

ANSI/ESD STM5.1-2007 静电放电敏感度试验-人体放电模型（HBM）组成等级（For electrostatic discharge sensitivity testing-human body model (HBM) component level）

MIL-STD-883J 微电子器件试验方法标准（Test method standard microcircuits）

Telcordia GR-468-CORE: 2004 用于电信设备的光电器件通用可靠性保证要求 (Generic reliability assurance requirements for optoelectronic devices used in telecommunications equipment)

### 3 缩略语

下列缩略语适用于本文件:

- BEN 突发使能 (Burst Enable)
- BER 比特差错率 (Bit Error Ratio)
- CID 连续相同数字 (Consecutive Identical Digit)
- ESD 静电放电 (Electrostatic Discharge)
- EX 消光比 (Extinction Ratio)
- GPON 吉比特无源光网络 (Gigabit-Capable Passive Optical Networks)
- HBM 人体模型 (Human Body Model)
- LVCML 低电压电流模式逻辑 (Low Voltage Current Mode Logic)
- LVPECL 低电压正发射极耦合逻辑 (Low Voltage Positive Emitter-Coupled Logic)
- LVTTL 低电压晶体管-晶体管逻辑电平 (Low Voltage Transistor-Transistor-Logic)
- MLM 多纵模 (Multi-Longitudinal Mode)
- NA 不适用 (Not Available)
- NRZ 非归零 (Non Return to Zero)
- ODN 光分配网络 (Optical Distribution Network)
- OLT 光线路终端 (Optical Line Termination)
- ONU 光网络单元 (Optical Network Unit)
- PRBS 伪随机码序列 (Pseudo-Random Bit Sequence)
- RMS 均方根 (Root Mean Square)
- SLM 单纵模 (Single-Longitudinal Mode)
- UI 单位间隔 (Unit Interval)
- XST 信号容忍度 (X/S tolerance, X:interference signal, S:basic band signal)

### 4 术语和定义

YD/T 1526.1—2006、YD/T 1526.3—2009、YD/T 1688.1—2007 和 YD/T 1995—2009 界定的术语和定义适用于本文件。

## 5 技术要求

### 5.1 分类

GPON 光模块可按功率预算、传输方向和速率进行分类，具体包括：  
按功率预算分为八类，见表 1。

表1 功率预算

类别		B	B+	B++	C	C+	C++	D	D+
功率预算 (dB)	最小值	10	13	14	15	17	17	20	21
	最大值	25	28	30	30	32	33	35	36

b) 按传输方向和速率分为：

——下行：1244.16Mbit/s、2488.32Mbit/s；

——上行：1244.16Mbit/s。

### 5.2 光纤规格

GPON 光模块推荐采用符合 GB/T 9771（所有部分）规定的单模光纤。

### 5.3 眼图模板

#### 5.3.1 下行眼图模板

GPON 光模块下行方向眼图模板应符合图 1 所示的要求，参数值应符合表 2 的要求。

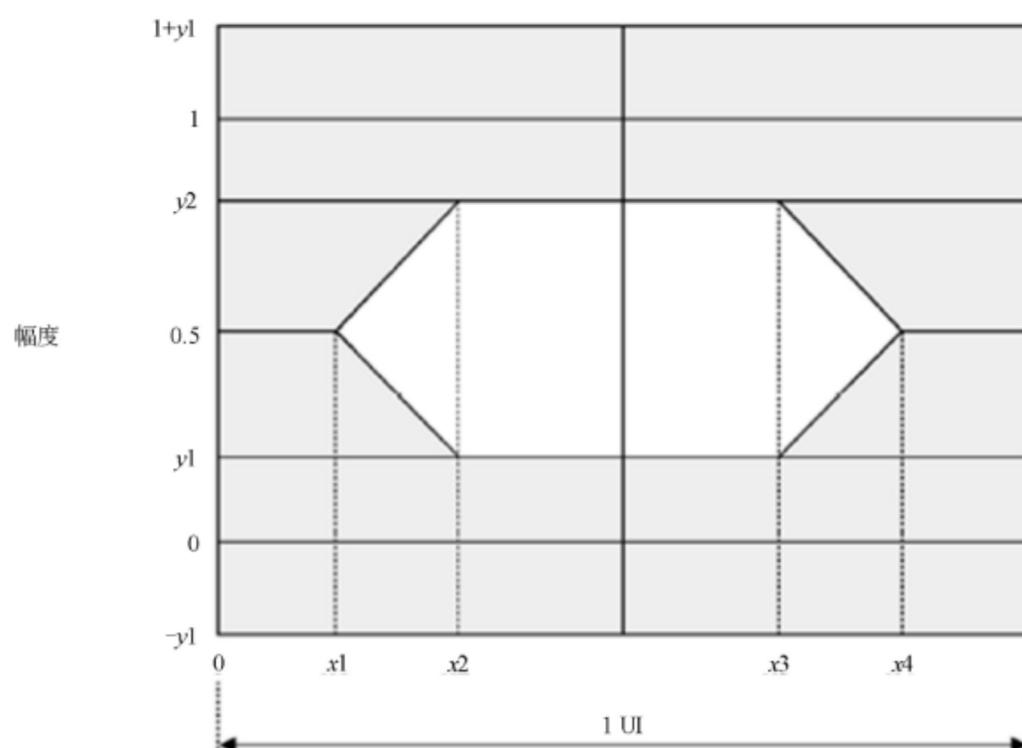


图1 下行方向发射眼图模板

表2 模板中的参数值

	1244.16Mbit/s	2488.32Mbit/s
x1/x4	0.28/0.72	-
x2/x3	0.40/0.60	-
x3-x2	-	0.20
y1/y2	0.20/0.80	0.25/0.75

5.3.2 上行眼图模板

GPON 光模块上行方向光发射端的眼图模板应符合图 2 所示的要求，参数值应符合表 3 的要求。

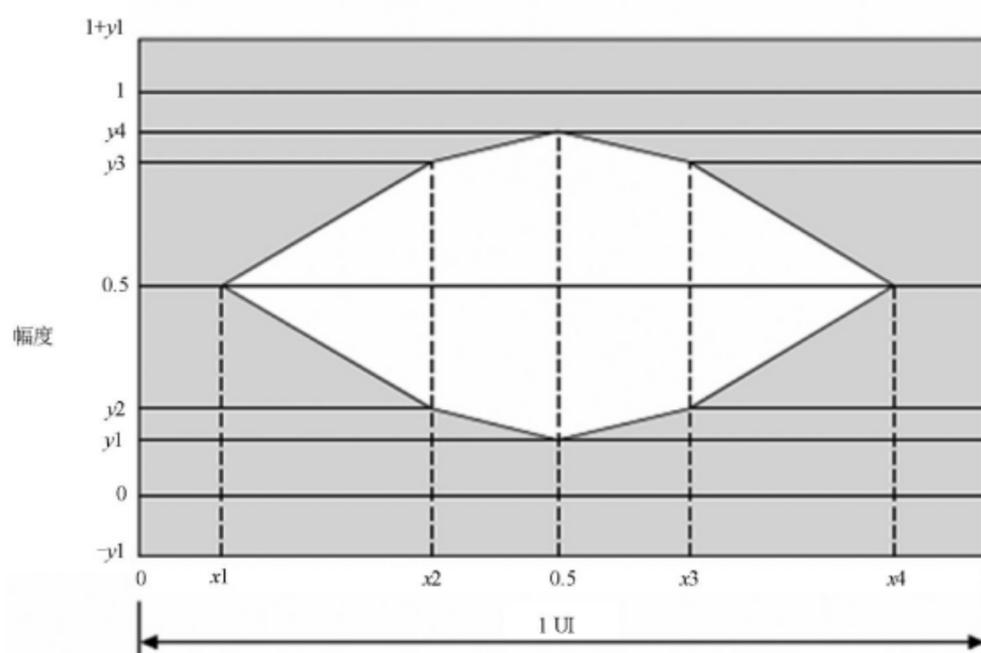


图2 上行方向发射信号的眼图模板

表3 模板中的参数值

	1244.16Mbit/s
x1/x4	0.22/0.78
x2/x3	0.40/0.60
y1/y4	0.17/0.83
y2/y3	0.20/0.80

5.4 极限工作条件

GPON 光模块的的极限工作条件见表 4。

表4 极限工作条件

参数名称	符号	最小值	最大值	单位
贮存温度	$T_{stg}$	-40	+85	°C
工作管壳温度	商业级	0	70	°C
	工业级	-40	+85	
相对湿度	RH	5	95	%
工作电压	$V_{CC}$	-0.3	+3.8	V

### 5.5 推荐工作条件

GPON 光模块的推荐工作条件见表 5。

表5 推荐工作条件

参数名称	符号	最小值	最大值	单位
工作电源电压	VCC	3.14	3.47	V

### 5.6 GPON 光模块光接口特性

#### 5.6.1 GPON 光模块下行方向光接口特性

GPON 光模块下行方向光接口特性见表 6、表 7、表 8 和表 9。

表6 1244.16Mbit/s 下行方向 (OLT) 发射端光接口特性

参数名称	单位	规范值	
标称比特率	Mbit/s	1244.16	
工作波长	nm	1480~1500	
线路码型	-	扰码 NRZ	
发射眼图模板	-	见图 1、表 2	
ODN 类别	-	B 类	C 类
最小平均发射光功率	dBm	+1	+5
最大平均发射光功率		+6	+9
消光比	dB	$\geq 10$	
发射机入射功率容限	dB	$> -15$	
光谱宽度	RMS 谱宽	nm	NA
	-20 dB 谱宽 <sup>a</sup>	nm	$\leq 1$
边模抑制比 <sup>a</sup>	dB	$\geq 30$	

<sup>a</sup> 仅适用于单纵模激光器

表7 1244.16Mbit/s 下行方向（ONU）接收端光接口特性

参数名称	单位	规范值	
接收波长光反射	dB	<-20	
比特差错率	-	<10 <sup>-10</sup>	
ODN 类别	-	B 类	C 类
接收灵敏度 <sup>a</sup>	dBm	≤-25	≤-26
过载光功率 <sup>a</sup>	dBm	≥-4	≥-4
连续相同数字(CID)抗扰度	bit	>72	
基带光对杂散光的容忍度（适用时） <sup>b</sup>	dB	≥22（1415nm）	
	dB	≥22（1441nm）	
	dB	≥7（1450nm）	
	dB	≥7（1530nm）	
	dB	≥22（1539nm）	
	dB	≥22（1580nm~1625nm）	
<sup>a</sup> 过载光功率和接收灵敏度的测试条件为：BER=10 <sup>-10</sup> 、PRBS=2 <sup>23</sup> -1、EX=10 dB，双工工作。			
<sup>b</sup> 如图 3 所示			

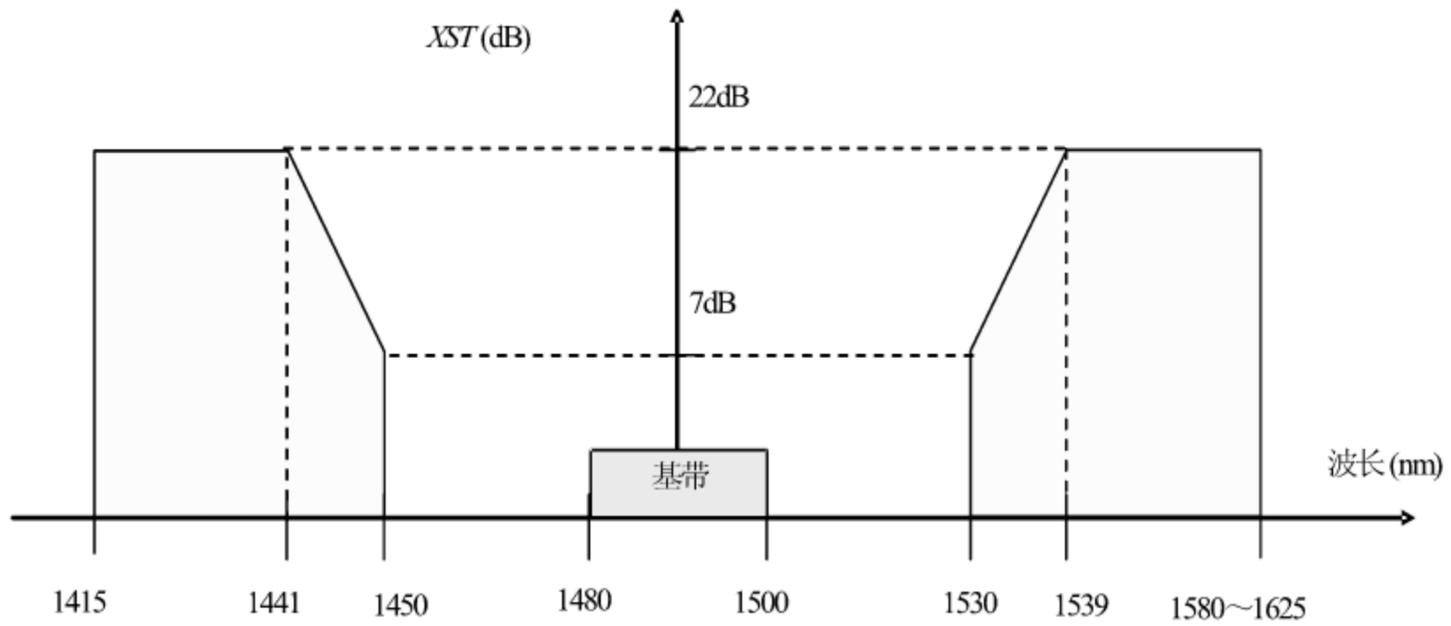


图3 ONU容忍度模板

表8 2488.32Mbit/s 下行方向（OLT）发射端光接口特性

参数名称	单位	规范值
标称比特率	Mbit/s	2488.32
工作波长	nm	1480~1500
线路码型	-	扰码 NRZ

表8 2488.32Mbit/s 下行方向 (OLT) 发射端光接口特性 (续)

参数名称		单位	规范值							
发射眼图模板		-	见图1, 表2							
ODN 类别		-	B类	B+类	B++类	C类	C+类	C++类	D类	D+类
最小平均发射光功率		dBm	+5	+1.5	+2.5	+3	+3	+4.5	+6	+6
最大平均发射光功率			+9	+5	+6	+7	+7	+8	+9	+9
消光比		dB	$\geq 8.2$							
发射机入射功率容限		dB	$> -15$							
光谱宽度	RMS	nm	NA							
	-20 dB 谱宽 <sup>a</sup>	nm	$\leq 1$							
边模抑制比 <sup>a</sup>		dB	$\geq 30$							
<sup>a</sup> 仅适用于单纵模激光器										

表9 2488.32Mbit/s 下行方向 (ONU) 接收端光接口特性

参数名称		单位	规范值							
接收波长光反射		dB	$< -20$							
比特差错率		-	$< 10^{-10}$				$< 10^{-4}$			
ODN 类别		-	B类	B+类	B++类	C类	C+类	C++类	D类	D+类
接收灵敏度 <sup>a</sup>		dBm	$\leq -21$	$\leq -27$	$\leq -28$	$\leq -28$	$\leq -30$	$\leq -30$	$\leq -30$	$\leq -31$
过载光功率 <sup>a</sup>		dBm	$\geq -1$	$\geq -8$	$\geq -8$	$\geq -8$	$\geq -8$	$\geq -8$	$\geq -8$	$\geq -8$
基带光对杂散光的容忍度 (适用时) <sup>b</sup>	dB	$\geq 22$ (1415nm)								
	dB	$\geq 22$ (1441nm)								
	dB	$\geq 7$ (1450nm)								
	dB	$\geq 7$ (1530nm)								
	dB	$\geq 22$ (1539nm)								
	dB	$\geq 22$ (1580 nm ~1625 nm)								
连续相同数字(CID)抗扰度		bit	$> 72$							
<sup>a</sup> 过载光功率和接收灵敏度的测试条件为: BER= $10^{-10}$ 、PRBS= $2^{23}-1$ 、EX=10 dB, 双工工作。										
<sup>b</sup> 如图3所示										

## 5.6.2 GPON 光模块上行方向光接口特性

GPON 光模块上行方向光接口特性见表10和表11。

表10 1244.16Mbit/s 上行方向（ONU）发射端光接口特性

参数名称		单位	规范值							
标称比特率		Mbit/s	1244.16							
工作波长	SLM 类	nm	1290~1330							
	MLM 类	nm	1260~1360							
线路码型		-	扰码 NRZ							
发射眼图模板		-	见图 2、表 3							
发射波长光反射		dB	< -6							
ODN 类别		-	B 类	B+类	B++类	C 类	C+类	C++类	D 类	D+类
最小平均发射光功率		dBm	-2	+0.5	+0.5	+2	+0.5	+0.5	+0.5	+1.5
最大平均发射光功率			+3	+5	+5	+7	+5	+5	+5	+5
突发关断时的发射光功率		dBm	<-38	<-38	<-38	<-39	<-42	<-42	<-42	<-42
消光比		dB	≥10				≥8.2			
发射机入射功率容限		dB	> -15							
光谱宽度	RMS	nm	≤3							
	-20 dB 谱宽	nm	≤1							
边模抑制比		dB	≥30							
突发开启时间		bit	≤16							
突发关断时间		bit	≤16							

表11 1244.16Mbit/s 上行方向（OLT）接收端光接口特性

参数名称		单位	规范值							
抖动产生 (4kHz~10MHz)		UI <sub>p,p</sub>	0.33							
接收波长光反射		dB	< -20							
比特差错率		-	<10 <sup>-10</sup>				<10 <sup>-4</sup>			
ODN 类别		-	B 类	B+类	B++类	C 类	C+类	C++类	D 类	D+类
接收灵敏度 <sup>a</sup>		dBm	≤-28	≤-28	≤-30	≤-29	≤-32	≤-33	≤-35	≤-35
过载光功率 <sup>a</sup>		dBm	≥-7	≥-8	≥-9	≥-8	≥-12	≥-12	≥-15	≥-15
连续相同数字 (CID)抗扰度		bit	>72							

<sup>a</sup> 过载光功率和接收灵敏度的测试条件参见附录 A

## 5.7 GPON 光模块电接口要求

GPON 光模块电接口应符合 LVTTTL、LVPECL、LVCML 标准电平规范的要求。

## 5.8 带监测功能的 GPON 光模块监测功能要求

带监测功能的 GPON 光模块其监测功能要求参见附录 A。

## 5.9 外观要求

GPON 光模块的外观应平滑、洁净、无油渍、无伤痕及裂纹，整个器件牢固，与连接器插拔平顺。标志清晰牢固，标志内容符合本部分 10.1 的要求；标志贴放位置符合 GB/T 191 中相关要求。

## 5.10 电磁兼容符合性

GPON 光模块射频电磁场辐射抗扰度应符合 GB/T 17626.3—2006 的试验等级 2 的要求，射频电磁场辐射发射应符合 GB 9254-2008 的 B 级信息技术设备要求，按 YD/T 1351—2005 中第 9 章规定执行。

## 5.11 环保符合性

GPON 光模块的组成单元分类应符合 GB/T 26572—2011 中表 1 的规定，有毒有害物质的限量要求按 GB/T 26125—2011 规定检测，应符合 GB/T 26572—2011 中表 2 的要求。

# 6 测试方法

## 6.1 测试环境要求

测试环境要求如下：

- 温度：15℃～35℃；
- 相对湿度：45%～75%；
- 大气压力：86kPa～106kPa。

当不能在标准大气条件下进行测试时，应在测试报告上写明测试环境条件。

## 6.2 测试仪器要求

测试所用的仪器仪表应在规定的有效校准期内，如无特殊说明，其精度应高于所测参数精度至少一个数量级。

## 6.3 测试方法

### 6.3.1 发射工作波长范围

按 YD/T 1995—2009 中 5.2 规定进行测试。

### 6.3.2 发射眼图模板

按 YD/T 1995—2009 中 5.6 规定进行测试。

YD/T 1688.3—2017

### 6.3.3 发射波长光反射

按 YD/T 1526.1—2006 附录 A 中 A.1 规定进行测试。

### 6.3.4 平均发射光功率

按 YD/T 1995—2009 中 5.1.2 规定进行测试。

### 6.3.5 消光比

按 YD/T 1995—2009 中 5.7 规定进行测试。

### 6.3.6 发射机入射功率容限

按 YD/T 1526.1—2006 附录 A 中 A.3 规定进行测试。

### 6.3.7 RMS 谱宽

按 YD/T 1995—2009 中 5.3（对 MLM-LD）规定进行测试。

### 6.3.8 -20 dB 谱宽

按 YD/T 1995—2009 中 5.4（对 SLM-LD）规定进行测试。

### 6.3.9 边模抑制比

按 YD/T 1995—2009 中 5.5 规定进行测试。

### 6.3.10 发射突发开启时间/发射突发关断时间

按 YD/T 1526.1—2006 附录 A 中 A.5 规定进行测试。

### 6.3.11 无信号输入时的发射光功率

按 YD/T 1250—2003 中 5.9 规定进行测试。

### 6.3.12 抖动产生

按 YD/T 1526.1—2006 附录 A 中 A.7 规定进行测试。

### 6.3.13 基带光对杂散光的容忍度

按 YD/T 1526.3—2009 附录 A 中 A.3 中规定进行测试。

### 6.3.14 接收波长光反射

按 YD/T 1526.1—2006 附录 A 中 A.1 规定进行测试。

### 6.3.15 接收灵敏度

下行方向 ONU 的接收灵敏度 按 YD/T 1250—2003 中 5.3.1 规定进行测试。上行方向 OLT 的接收灵敏度按本部分附录 B 规定进行测试。

### 6.3.16 过载光功率

下行方向 ONU 的过载光功率 按 YD/T 1250—2003 中 5.4.1 规定进行测试。上行方向 OLT 的过载光功率按本部分附录 B 规定进行测试。

### 6.3.17 连续相同数字(CID)抗扰度

按 YD/T 1688.1—2007 中 5.1.9 规定进行测试。

## 7 可靠性试验

### 7.1 可靠性试验环境要求

可靠性试验环境要求同 6.1。

### 7.2 可靠性试验要求

可靠性试验要求应符合表 12 的规定。

表12 可靠性试验要求

试验项目		引用标准	试验条件	抽样方案		
				LTPD <sup>a</sup>	SS <sup>a</sup>	C <sup>a</sup>
物理特性试验	可焊性 <sup>b</sup>	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.2.10.5	不要求蒸汽老化, 焊槽法, 浸入时间: 5s 温度 (有铅): 245°C±5°C 无铅 (无铅): 255°C±5°C	20	11	0
	ESD 阈值	MIL-STD-883J	人体放电模型	-	6	0
	ESD 抗扰度 <sup>c</sup>	ANSI/ESD-STM5.1-2007	空气放电: ±15KV, 10 次放电/极性 接触放电: ±8KV, 10 次放电/极性	-	3	0
机械完整性试验	机械冲击	Telcordia GR-468- CORE: 2004 3.3.1.1.1	加速度 500g, 脉冲持续时间 1.0ms, 冲击次数: 每方向 5 次, 方向 X <sub>1</sub> 、X <sub>2</sub> 、Y <sub>1</sub> 、Y <sub>2</sub> 、Z <sub>1</sub> 、Z <sub>2</sub>	20	11	0
	变频振动	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.1.1.2	加速度: 20g, 频率: 20Hz~2000Hz, 扫频速率: 4min/循环, 循环次数: 4 循环/轴向, 方向 X、Y、Z	20	11	0

表 12 可靠性试验要求 (续)

试验项目		引用标准	试验条件	抽样方案		
				LTPD <sup>a</sup>	SS <sup>a</sup>	C <sup>a</sup>
机械完整性试验	光纤扭转 <sup>d</sup>	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.1.3.1	涂覆层或紧套、松套光纤: 负载 4.9N, 扭转角度: 90°~ -90°~ 0°, 循环次数: 10 次, 扭折点离器件 3cm。增强型光纤: 负载 9.8N, 扭转角度: 90°~ -90°~ 0°, 循环次数: 10 次, 扭折点离器件 3cm	20	11	0
	光纤侧拉力 <sup>d</sup>	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.1.3.2	涂覆层或紧套光纤: 拉力 2.45N, 90°, 离光纤保护套 22cm 到 28cm 松套或增强型光纤: 拉力 4.9N, 90°, 离光纤保护套 22cm 到 28cm	20	11	0
机械完整性试验	光纤光缆保持力 <sup>d</sup>	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.1.3.3	涂覆层或紧套光纤: 拉力 4.9N, 保持时间 1min 光纤尾端起 10cm 处 松套或增强型光纤: 拉力 9.8N, 保持时间 1min 距光纤尾端 10cm 处	20	11	0
	插拔重复性 <sup>e</sup>	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.1.4.1	插拔次数: 200 次	20	11	0
非工作环境试验	高温贮存	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.2.1	$T_{stg}=85^{\circ}\text{C}$ $t=2000\text{h}$	20	11	0
	低温贮存	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.2.1	$T_{stg}=-40^{\circ}\text{C}$ $t=72\text{h}$	20	11	0
	温度循环	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.2.2	温度范围 -40°C~+85°C, 温度变化速率 >10°C/min, 极限温度下的停留时间不小于 10 min, 循环次数: 500 次 (UNC <sup>f</sup> )、100 次 (CO <sup>f</sup> )	20	11	0
	恒定湿热	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.2.3	温度 85°C, 相对湿度 85%, 时间 500h	20	11	0
工作环境试验	寿命 (高温)	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.3.1	工作温度 70°C (或 85°C), 正常工作条件下, 时间 2000h	20	11	0
	湿热循环 (工作) <sup>g</sup>	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.3.2	温度范围 65°C~25°C~-10°C, 高温时湿度 90%, 低温湿度不控制, 循环 10 次	20	11	0

表 12 可靠性试验要求 (续)

试验项目		引用标准	试验条件	抽样方案		
				LTPD <sup>a</sup>	SS <sup>a</sup>	C <sup>a</sup>
工作环境 试验	恒定湿热 (工作)	Telcordia GR-468-CORE: 2004 3.3.3.3	工作温度 70℃ (或 85℃), 相对湿度 85%, 正常工作条件下, 时间 1000h	20	11	0
<sup>a</sup> LTPD 为批内允许不合格品率, SS 为最小样品数, C 为合格判定数; <sup>b</sup> 不适用于插拔式。不要求参数测试, 可用参数不合格的产品进行; <sup>c</sup> 试验气候条件除相对湿度为 30%~60%外, 其它同 6.1; 试验室的电磁环境不应影响试验结果; <sup>d</sup> 仅适用于带尾纤的产品; <sup>e</sup> 仅适用于插拔式的产品; <sup>f</sup> UNC 为非可控环境, CO 为可控环境; <sup>g</sup> 仅适用于非可控环境 (UNC)						

### 7.3 失效判据

#### 7.3.1 ESD 阈值、机械完整性、非工作环境试验、工作环境试验失效判据

各项试验完成后, 出现下列故障中的任意一种情况即判定为不合格:

- a) 外壳破裂或有裂纹, 内部元器件发生脱落;
- b) 在相同测试条件和测试方法下, 试验前后, 出现下列任意一种情况:
  - 1) 平均发射光功率变化量大于 1.0dB;
  - 2) 灵敏度变化量大于 1.0dB。
- c) 参数不满足表 6、表 7、表 8、表 9、表 10 和表 11 的要求。

#### 7.3.2 ESD 抗扰度试验失效等级判决

ESD 抗扰度失效等级可按照如下要求分类, 各等级的失效判据如下:

- a) 在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常;
- b) 功能或性能暂时丧失或降低, 但在骚扰停止后能自行恢复, 不需要操作者干预;
- c) 功能或性能暂时性丧失或降低, 但需操作者干预才能恢复;
- d) 因设备硬件或软件损坏, 或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能下降。

## 8 电磁兼容试验要求

### 8.1 电磁兼容试验分类

GPON 光模块的电磁兼容试验分为两类:

- 射频电磁场辐射抗扰度试验;
- 射频电磁场辐射发射试验。

## 8.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

### 8.2.1 试验条件

GPON 光模块射频电磁场辐射抗扰度应符合 GB/T 17626.3—2006 试验等级 2 的要求。其试验频率、电场强度和幅度调制见表 13。

表13 射频电磁场辐射抗扰度试验条件

试验要求	试验条件
频率范围	80MHz~1000MHz <sup>a</sup>
试验场强	10V/m
幅度调制	80%幅度调制(1kHz 正弦波)
<sup>a</sup> ONU 测试上限为 6000MHz	

### 8.2.2 合格判据

在每次独立被作用期间，比特误码数为零。

## 8.3 射频电磁场辐射发射试验

### 8.3.1 发射试验要求

GPON 光模块射频电磁场发射试验方法按 GB 9254—2008 中 B 级信息技术设备要求进行。

### 8.3.2 样品测量频率上限的选择

测量频率上限的选择如下：

- 频率低于 108 MHz，则测量频率上限为 1 GHz；
- 频率在 108 MHz~500 MHz 之间，则测量频率上限为 2 GHz；
- 频率在 500 MHz~1 GHz，则测量频率上限为 5 GHz；
- 频率高于 1 GHz，则测量频率上限为频率的 5 倍或 6 GHz，取两者中的小者。

### 8.3.3 辐射发射限值

#### 8.3.3.1 频率低于 1GHz 辐射发射限值试验

频率低于 1GHz 以下辐射发射限值和合格判据如下：

- a) 1GHz 以下辐射发射限值试验见表 14。

表14 1GHz 以下，B 级信息技术设备在测量距离 3m 处的辐射发射限值

频率范围 (MHz)	准峰值限值 (dBμV/m)
30~230	40
230~1000	47
注 1: 在过渡频率处(230 MHz), 可采取较低的限值。	
注 2: 当出现环境干扰时, 可采取附加措施	

b) 合格判据：辐射强度小于准峰值限值。

### 8.3.3.2 频率高于 1GHz 辐射发射限值试验

频率高于 1GHz 以上辐射发射限值和合格判据如下：

a) 1GHz 以上辐射发射限值见表 15。

表15 1GHz 以上，B 级信息技术设备在测量距离 3m 处的辐射发射限值

频率范围 (GHz)	平均值 (dB $\mu$ V/m)	峰值 (dB $\mu$ V/m)
1~3	50	70
3~6	54	74

注：在过渡频率处(3 GHz)，可采取较低的限值

b) 合格判据：辐射强度小于平均值和峰值。

## 9 检验规则

### 9.1 检验分类

检验分为出厂检验、型式检验和电磁兼容试验。

### 9.2 出厂检验

#### 9.2.1 分类

出厂检验分为常规检验和抽样检验。

#### 9.2.2 常规检验

常规检验应百分之百进行，检验项目如下：

a) 外观：目测，符合 5.9 要求。

b) 性能检测：按 6.3 规定的测试方法，对性能参数平均发射光功率、发射波长、消光比、接收灵敏度和过载光功率进行检测，其结果符合表 6、表 7、表 8、表 9、表 10 和表 11 的规定。

c) 高温电老化

—检测条件：在最大工作温度下，GPON 光模块正常工作状态，老化时间至少 24h。

—恢复：在正常大气条件下恢复 1h 后按 6.3 规定的测试方法进行测试。

—失效判据：平均发射光功率、消光比、接收灵敏度、过载光功率等变化量大于 1.0dB。

#### 9.2.3 抽样检验

从批量生产中生产的同批或若干批产品中，按 GB/T 2828.1—2012 规定，取一般检查水平 II，接收质量限 (AQL) 和检验项目如下：

a) 外观：

—AQL 取 1.5;

—检验方法：目测，表面无明显划痕，无各种污点，产品标识清晰牢固。

b) 外形尺寸：用满足精度要求的量度工具测量，GPON 光模块的外形尺寸及引出管脚排列参见附录 C。

c) 性能检测：

—AQL 取 0.4;

—检验方法：按 6.3 的规定进行测试，检验项目同 9.2.1，其结果符合表 6、表 7、表 8、表 9、表 10 和表 11 的规定。

### 9.3 型式检验

#### 9.3.1 检验条件

GPON 光模块有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 产品定型时或已定型产品转场时；
- b) 正式生产后，如果结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
- c) 产品长期停产 12 个月后，恢复生产时；
- d) 出厂检验结果与定型时的型式检验有较大差别时；
- e) 正常生产 24 个月后；
- f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

#### 9.3.2 检验要求

在进行型式检验前，按 6.3 的规定，对样品的性能参数进行测试，并记录测试结果。

#### 9.3.3 检验项目及抽样方案

型式检验的检验项目及抽样方案见表 12。

#### 9.3.4 样品的使用规则

样品使用规则如下：

- a) 凡经受了型式检验的样品，一律不能作为合格品交付使用；
- b) 在不影响检验和试验结果的条件下，一组样品可用于其他分组的检验和试验。

#### 9.3.5 产品不合格的判定

各项试验完成后，不合格判定按 7.3 条规定执行，若其中任何一项试验不符合要求时，则判该批不合格。

#### 9.3.6 不合格批的重新提交

当提交型式检验的任一检验批不符合表 12 中规定的要求时，应根据不合格原因，采取纠正措施后，对不合格的检验分组重新提交检验。重新检验应采用加严抽样方案。若重新检验仍有失效，则该批拒收。如通过检验，则判为合格。但重新检验不得超过 2 次，并应清楚标明为重新检验批。

### 9.3.7 检验批的构成

提交检验的批，可由一个生产批构成，或由符合下述条件的几个生产批构成：  
 ——这些生产批是在相同材料、工艺、设备等条件下制造出来的；  
 ——若干个生产批构成一个检验批的时间不超过 1 个月。

## 9.4 电磁兼容试验

### 9.4.1 电磁兼容试验条件

GPON 光模块有下列情况之一时，应进行电磁兼容试验：

- a) 产品设计定型时；
- b) 当产品的设计进行重大更改，影响产品的电磁兼容性能时。

### 9.4.2 电磁兼容试验项目

电磁兼容试验项目应按第 8 章的要求进行电磁兼容试验。

### 9.4.3 抽样要求

电磁兼容试验按固定抽样方案抽样，每组抽取样品不少于 3 只。

## 10 标志、包装、运输和贮存

### 10.1 标志

#### 10.1.1 标志内容

每个产品应标明产品型号、规格、编号、批的识别代码及安全等标志。

#### 10.1.2 标志要求

进行全部试验后，标志应保持清晰。标志损伤了的产品应重新打印标志，以保证发货之前标志的清晰。

#### 10.1.3 污染控制标志

产品的污染控制标志应按 SJ/T 11364-2006 第 5 章规定，在包装盒或产品上打印上电子信息产品污染控制标志。

### 10.2 包装

产品应有良好的包装及防静电措施，避免在运输过程中受到损坏。包装盒上应标有产品名称、型号和规格、生产厂家、产品执行标准号、防静电标识、激光防护标志等。

包装盒内应有产品说明书。说明书内容包括：产品名称、型号、简要工作原理和主要技术指标、极限工作条件、安装尺寸和管脚排列、使用注意事项等。

### 10.3 运输

包装好的产品可用常用的交通工具运输,运输过程中应避免雨雪的直接淋袭、烈日曝晒和猛烈撞击。

### 10.4 贮存

产品应贮存在环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ ,相对湿度不大于80%且无腐蚀性气体、液体的仓库里。贮存期超过12个月的产品,出库前,应按6.3规定的方法进行光电特性测试,测试结果符合表6、表7、表8、表9、表10和表11要求方可出库。

## 附录 A

(资料性附录)

## 带监测功能的 GPON 光模块监测功能要求

带监测功能的 GPON 光模块监测性能要求见表 A.1。

表 A.1 GPON 光模块监测性能要求

参数名称	监测范围	分辨率	精度	可重复性
温度	-45℃~+90℃	0.25℃	±3℃	±1℃
电压	0V~6.55V	0.5%	±3%	±1%
激光器偏置电流	0mA~131mA	1%	±10%	±5%
ONU 发射光功率	-10dBm~+8dBm	0.1dB	±3dB	±0.5dB
ONU 接收光功率	-34dBm~-8dBm	0.1dB	±3dB	±0.5dB
OLT 发射光功率	-10dBm~+9dBm	0.1dB	±2dB	±0.5dB
OLT 接收光功率	-34dBm~-8dBm	0.1dB	±2dB	±0.5dB

附录 B  
(规范性附录)

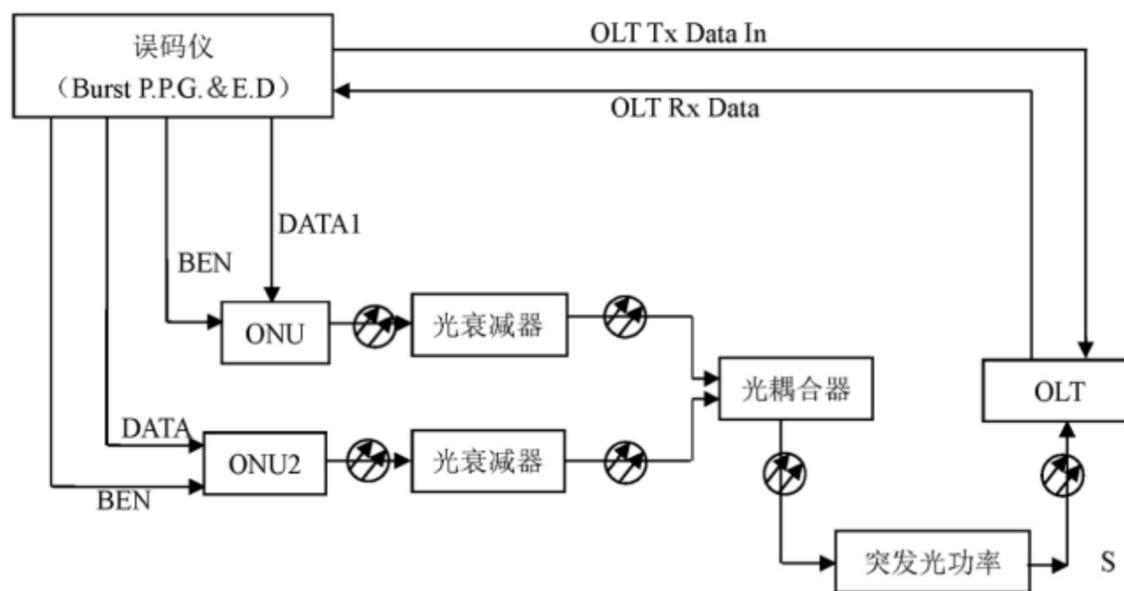
GPON 光模块上行方向 OLT 的灵敏度、过载光功率测试方法

B.1 测试目的

在规定条件下，测试上行方向 OLT 的突发接收灵敏度和过载光功率。

B.2 测试框图

测试框图如图 B.1 所示。



图B.1 突发式测试框

B.3 测试条件

测试条件如下：

- ONU 消光比大于 10 dB，误差小于 1 dB；
- 数据速率 1244.16 Mbit/s；
- 码型 PRBS=  $2^{23}-1$ ；
- 包长：大于 1024 bit，包间隔:32 bit,前导：44 bit。

B.4 突发式接收灵敏度测试步骤

测试步骤如下：

- a) 按图 B.1 所示搭建起测试配置；
- b) 打开测试系统，使 ONU1 和 ONU2 在规定的包长、包间隔、前导下突发发光，定义光衰减器 1 输出为强光  $P_1$ ，光衰减器 2 输出为弱光  $P_2$ ，测试过程中保持  $P_1$  与  $P_2$  的差值为 15 dB；
- c) 调节光衰减器，使  $P_2$  的值为表 11 中上行方向（OLT）接收端光接口特性中规定的灵敏度的最大值。然后同时调节光衰减器 1 和光衰减器 2，测试出相应误码率；
- d) 断开 ONU1，利用突发性光功率计测出 S 点的功率，该值即为 OLT 的突发接收灵敏度。

## B.5 突发式过载光功率测试步骤

测试步骤如下：

- a) 同 B.4 中 a)；
- b) 同 B.4 中 b)；
- c) 调节光衰减器，使  $P_1$  的值为表 11 中上行方向（OLT）接收端光接口特性中规定的过载光功率的最小值。然后同时调节光衰减器 1 和光衰减器 2，逐步减小衰减值，连续观察误码仪，至 15s 内没有误码产生为止；
- d) 断开 ONU2，利用突发式光功率计测出 S 点的功率，该值即为 OLT 的突发式过载光功率。

附录 C  
(资料性附录)

GPON 光模块外形尺寸及引出管脚排列

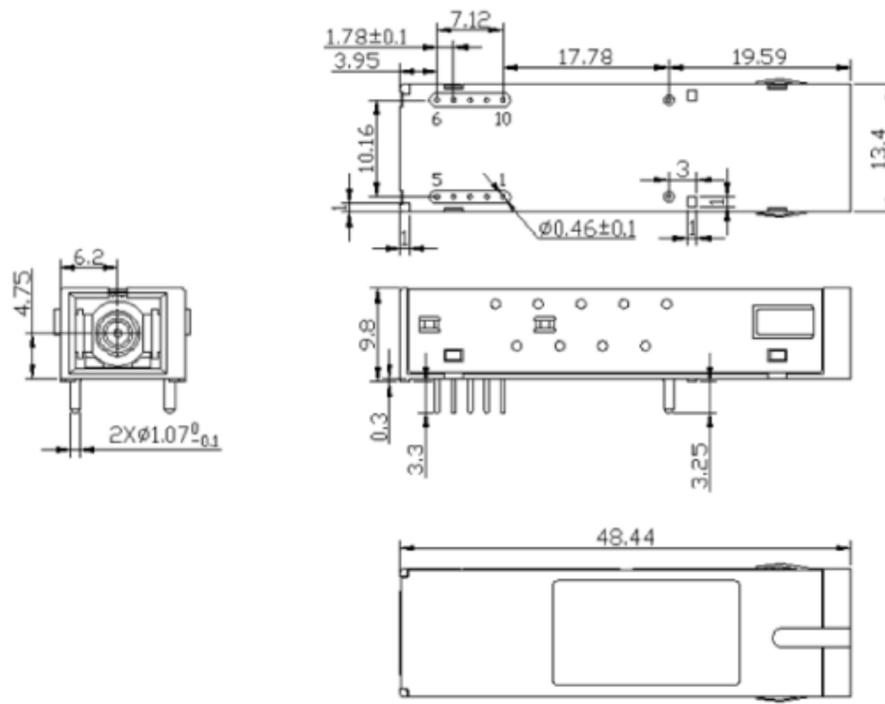
C.1 SFF 外形尺寸和引出管脚排列

C.1.1 2×5 外形尺寸和引出管脚排列

C.1.1.1 外形尺寸

外形尺寸如图 C.1 所示。

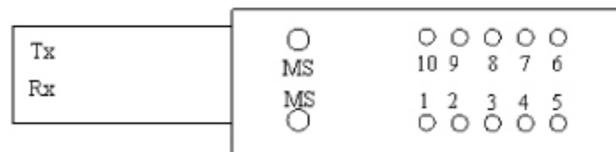
单位为毫米 (mm)



图C.1 2×5外形尺寸

C.1.1.2 引出管脚排列

引出管脚排列如图 C.2 和表 C.1 所示。



图C.2 引出管脚排列

表 C.1 2×5 ONU 引出管脚排列

pin	符号	功能描述	pin	符号	功能描述
1	Vee <sub>r</sub>	接收信号地	6	Vcc <sub>T</sub>	发射电源
2	Vcc <sub>r</sub>	接收电源	7	Vee <sub>T</sub>	发射信号地
3	SD	信号检测	8	TDis	发射关断
4	RD-	接收数据输出负	9	TD+	发射数据输入

表 C.1 2×5 ONU 引出管脚排列 (续)

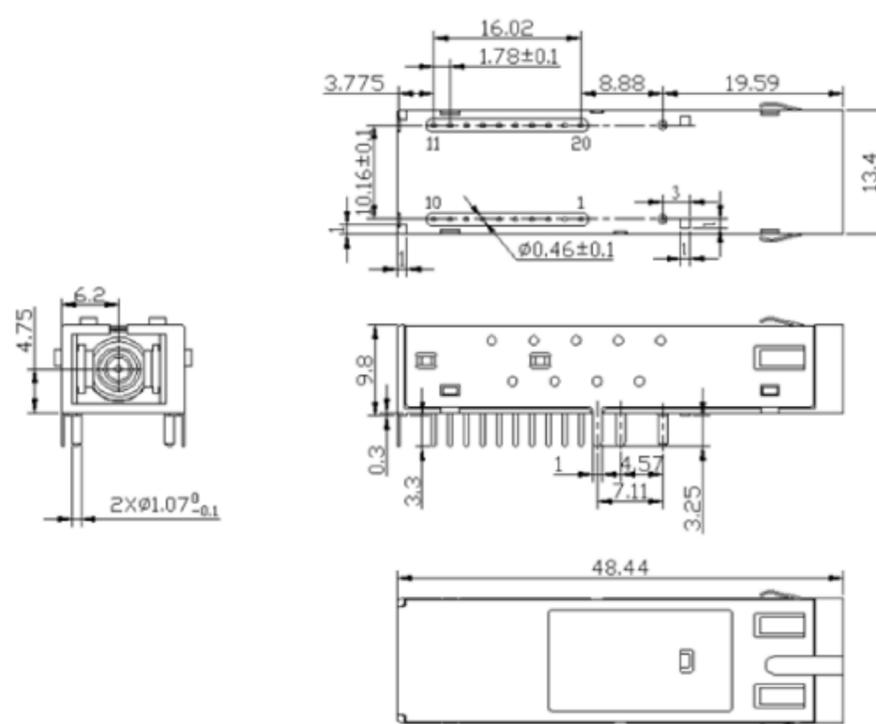
pin	符号	功能描述	pin	符号	功能描述
5	RD+	接收数据输出正	10	TD-	发射数据负输入

## C.1.2 2×10 外形尺寸和引出管脚排列

## C.1.2.1 外形尺寸

外形尺寸如图 C.3 所示。

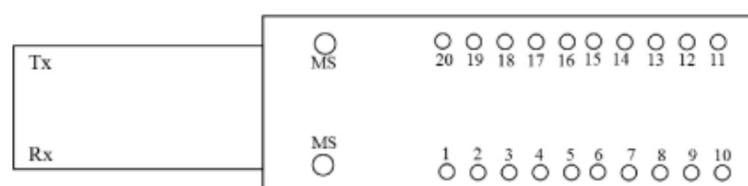
单位为毫米 (mm)



图C.3 2×10外形尺寸

## C.1.2.2 引出管脚排列

引出管脚排列见图 C.4 和表 C.2 和表 C.3 所示。



图C.4 引出管脚排列

表C.2 2×10 OLT引出管脚排列

pin	符号	功能描述	pin	符号	功能描述
1	RESET	接收复位	11	Vcc <sub>T</sub>	发射电源
2	Vee <sub>r</sub>	接收地	12	Vee <sub>T</sub>	发射地
3	Vcc <sub>r</sub>	接收电源	13	Tdis	发射关断控制输入

表C.2 2×10 OLT引出管脚排列（续）

pin	符号	功能描述	pin	符号	功能描述
4	NC	悬空	14	TD+	发射数据正端输入
5	NC	悬空	15	TD-	发射数据负端输入
6	Vee <sub>r</sub>	接收地	16	Vee <sub>T</sub>	发射地
7	Vcc <sub>r</sub>	接收电源	17	SCL	I <sup>2</sup> C 时钟接口
8	BPD	突发接收信号检测输出	18	SDA	I <sup>2</sup> C 数据接口
9	RD-	接收数据负端输出	19	Tx_Fault	发射失效告警输出
10	RD+	接收数据正端输出	20	Vee <sub>T</sub>	发射地

表C.3 2×10 ONU引出管脚排列

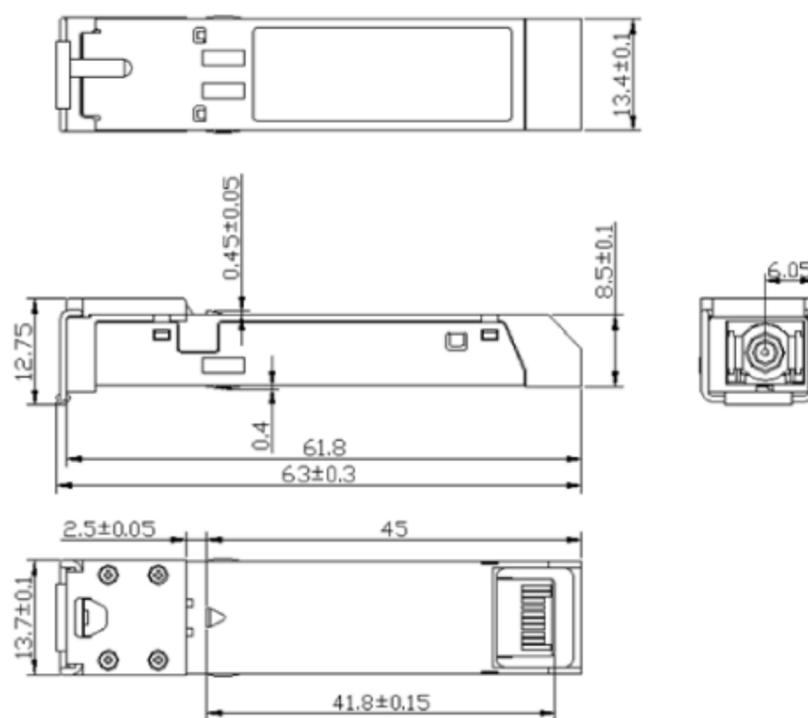
pin	符号	功能描述	pin	符号	功能描述
1	NC	空	11	Vcc <sub>T</sub>	发射电源
2	NC	空	12	Vee <sub>T</sub>	发射地
3	NC	空	13	Bsin	发射使能
4	Vee <sub>r</sub>	接收地	14	TD+	发射数据正端输入
5	NC	空	15	TD-	发射数据负端输入
6	Vee <sub>r</sub>	接收地	16	Vee <sub>T</sub>	发射地
7	Vcc <sub>r</sub>	接收电源	17	SCL	I <sup>2</sup> C 时钟接口
8	SD	信号检测	18	SDA	I <sup>2</sup> C 数据接口
9	RD-	接收数据负端输出	19	NC	空
10	RD+	接收数据正端输出	20	NC	空

## C.2 SFP外形尺寸和引出管脚排列

### C.2.1 外形尺寸

外形尺寸如图 C.5 所示。

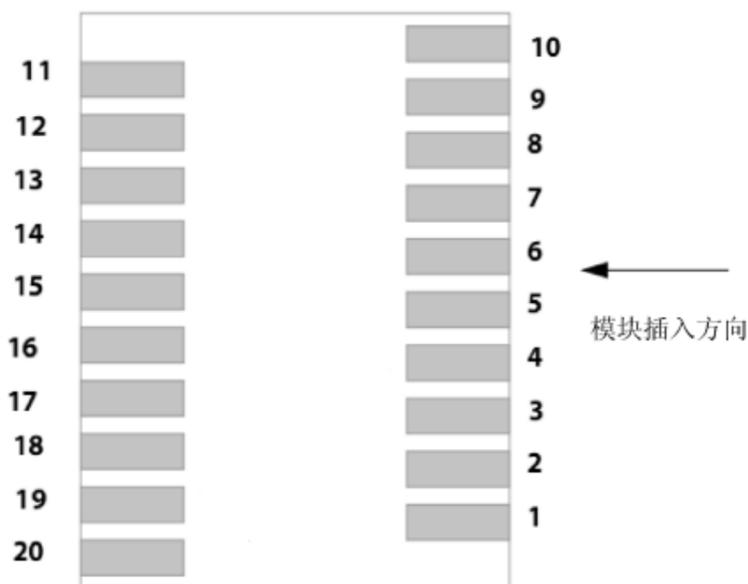
单位为毫米 (mm)



图C.5 SFP外形尺寸

### C.2.2 SFP管脚排列

引出管脚排列如图 C.6、图 C.7 和表 C.4、表 C.5 所示。



图C.6 金手指连接底座顶视



图C.7 引出管脚 (金手指) 顶视

表C.4 SFP OLT引出管脚排列

pin	符号	功能描述	pin	符号	功能描述
1	VeeT	发射地	11	VeeR	接收地
2	Tx Fault	发射失效告警输出	12	RD-	接收数据负端输出
3	Tx Disable	发射关断控制输入	13	RD+	接收数据正端输出
4	SDA	I <sup>2</sup> C 数据接口	14	VeeR	接收地
5	SCL	I <sup>2</sup> C 时钟接口	15	VccR	接收电源
6	MOD-DEF(0)	地	16	VccT	发射电源
7	Reset	接收复位输入	17	VeeT	发射地
8	BPD	突发接收信号告警输出	18	TD+	发射数据正端输入
9	RSSI-trigger	接收信号强度检测请求	19	TD-	发射数据负端输入
10	VeeR	接收地	20	VeeT	发射地

表C.5 SFP ONU引出管脚排列

pin	符号	功能描述	pin	符号	功能描述
1	VeeT	发射地	11	VeeR	接收地
2	Tx Fault	发射失效告警输出	12	RD-	接收数据负端输出
3	Burst EN	突发发射关断控制输入	13	RD+	接收数据正端输出
4	SDA	I <sup>2</sup> C 数据接口	14	VeeR	接收地
5	SCL	I <sup>2</sup> C 时钟接口	15	VccR	接收电源
6	MOD-DEF(0)	地	16	VccT	发射电源
7	Tx-SD	发射信号检测	17	VeeT	发射地
8	Rx_SD/LOS	接收信号告警输出	18	TD+	发射数据正端输入
9	Sleep	模块休眠控制	19	TD-	发射数据负端输入
10	VeeR	接收地	20	VeeT	发射地